证券代码：300657　　证券简称：弘信电子　　公告编号：2026-118

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度的公告》。

一、对外担保的进展情况

近日，公司作为保证人，为全资子公司北京安联通科技有限公司（以下简称“安联通”）向厦门国际银行股份有限公司厦门分行（以下简称“厦门国际银行”）申请融资业务提供连带责任保证担保，与厦门国际银行签署了《保证合同》，担保金额为 5,370.00 万元。上述提供担保的金额在公司股东会审议通过的额度范围内，不存在超额担保的情形。

二、合同主要内容

（一）公司与厦门国际银行签署的《保证合同》

1、保证人：公司；

2、债权人：厦门国际银行；

3、债务人：安联通；

4、担保金额：5,370.00 万元；

5、担保方式：连带责任保证；

6、担保范围：主合同项下全部债务本金及利息（包括逾期罚息和复利）、违

约金、迟延履行金、赔偿金和乙方实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）；

7、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。

三、累计对外担保情况

截止本公告披露之日，公司承担担保责任的对外担保总额为人民币708,820.71万元，占公司2025年度经审计净资产的532.68%。公司对外担保均系为合并范围内子公司提供担保，不存在逾期及涉及诉讼的对外担保事项。

四、备查文件

1、公司与厦门国际银行签署的《保证合同》。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董　事　会

2026年11月5日